附件

2022年度新一代信息通信技术创新专项集成电路领域“揭榜挂帅”拟立项课题公示清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 榜单任务序号 | 榜单任务名称 | 牵头单位名称 | 实施周期（年） |
| 1 | 300mm半导体工厂EAP及CTC国产化 | 北京珂阳科技有限公司 | 2 |
| 2 | 面向产业应用的晶圆级磁光克尔测试设备研制 | 致真精仪（北京）科技有限公司 | 2 |